

最先端 IT・エレクトロニクス総合展
CEATEC JAPAN 2014
開催発表記者会見／メディアコンベンション
10月6日（月）開催のご案内
開催テーマは「NEXT -夢を生み出し、未来を描け」

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ：会長 佐々木 則夫／株式会社東芝 取締役副会長)、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA：会長 山本 正巳／富士通株式会社 代表取締役社長)、一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ：会長 荻原 紀男／株式会社豆蔵ホールディングス 代表取締役社長)の3団体で構成する CEATEC JAPAN 実施協議会は、2014 年 10 月 7 日（火）から 10 月 11 日（土）までの5日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）を会場に、最先端 IT・エレクトロニクス総合展『CEATEC JAPAN 2014』（シーテックジャパン）を「NEXT -夢を生み出し、未来を描け」のテーマのもと開催します。

つきましては、10月6日（月）、幕張メッセにて開催発表記者会見および 報道関係者向けに限定した先行公開（メディアコンベンション）を下記要領にて実施いたします。ご多用中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようご案内申し上げます。

なお、会場準備の都合上、お手数ですが、添付の返信用紙に貴社名・媒体名・ご出席者名（人数）をご記入の上、10月1日（水）までに、FAX または E メール《 press2014@ceatec.com 》にて、ご返信いただきますようお願い申し上げます。

※オンラインにてプレス事前登録をお済みの方は、後日郵送にてお送りするプレスバッチ（中身）をご持参の上、プレスセンター／プレス受付までお越しください。ご入場用のバッチホルダーをお渡しいたします。

敬 具

記

日 時 : 平成 26 年 10 月 6 日（月）15:00～15:45（記者会見）
 16:00～18:00（メディアコンベンション）
 ※メディアコンベンション対象企業のみ

会 場 : 幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬 2-1）
 【記者会見会場】：ホール 4 オープンステージ
 【メディアコンベンション】：ホール 1-6

プログラム CEATEC JAPAN 2014 記者会見
☐ 主催者挨拶 佐々木 則夫（CEATEC JAPAN 実施協議会 会長）
☐ 概要・みどころ・取材要領
CEATEC JAPAN 2014 メディアコンベンション
 （取材対象ブースに関する詳しい情報は、CEATEC JAPAN 公式 Website プレス専用ページにてご案内させていただきます）

受 付 記者会見／メディアコンベンション受付について
 10月6日（月）当日は、プレスセンターにてプレス受付を行います。受付にて名刺をご提出ください。受付よりお渡しする「プレスバッチ」をご着用いただき、ご入場ください。
 ※オンラインにてプレス事前登録をお済みの方は、後日郵送にてお送りするプレスバッチ（中身）をご持参の上、プレスセンター／プレス受付までお越しください。ご入場用のバッチホルダーをお渡しいたします。

以 上



本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

CEATEC JAPAN 広報・PR 担当（株式会社井之上パブリックリレーションズ）

担当：鈴木・リットウィン・吉田 E-mail： press2014@ceatec.com TEL：03-5269-2301

返信先：CEATEC JAPAN 広報・PR 担当 行

FAX：03 - 5269 - 2305

CEATEC JAPAN 2014

開催発表記者会見／メディアコンベンション

開催日時：

【記者会見】2014年10月6日（月） 15:00～15:45

【メディアコンベンション】2014年10月6日（月） 16:00～18:00

開催場所：

【記者会見】幕張メッセ：ホール4 オープンステージ

【メディアコンベンション】幕張メッセ：ホール 1-6

ご出欠返信用紙

CEATEC JAPAN 2014

開催発表記者会見	☐ ご出席	☐ ご欠席
メディアコンベンション	☐ ご出席	☐ ご欠席
※取材予定ステージ（ご取材を希望される個所に☑し、出席回答ともにご返信ください。）	☐ キーテクノロジー ステージ ・半導体・デバイス（半導体関連、ディスプレイデバイス関連） ・電子部品（受動部品関連、機構部品関連、機能部品関連、電源関連） ・電池・原材料・装置（電池関連、材料・素材関連、装置関連、社会システム&先端技術関連） ☐ ライフ&ソサイエティ ステージ ホームエンターテインメント&映像ネットワーク、パーソナルデジタルツール&モバイルネットワーク、スマートネットワーク&ビジネス、スマートハウス&スマートコミュニティ、ホームアプライアンス&ライフスタイル、カーエレクトロニクス&スマートモビリティ、産業・社会システム&先端技術 ☐ NEXT イノベーションプラザ モビリティ、ロボティクス、ウェアラブル、データマネジメント、エネルギー、ヘルスケア、ソフトウェア&コンテンツ、セキュリティ&サバーランス	

御社名：	部署名（ ）
御媒体名：	
ご出席者名：	（他 名）
ご連絡先：	TEL（ ） —

※誠にお手数ですが、上記にご記入の上、FAXにてご返信いただきますようお願い申し上げます。

また、Eメールにてご返信の場合は、御社名・御媒体名・ご出席者名（人数）を press2014@ceatec.com まで、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

※オンラインにてプレス事前登録をお済みの方は、後日郵送にてお送りするプレスバッチ（中身）をご持参の上、プレスセンター／プレス受付までお越しください。ご入場用のバッチホルダーをお渡しいたします。